

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-014

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）
- 投资金额：**不超过人民币 2.2 亿元（含本数）
- 已履行及拟履行的审议程序：**本事项已经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过。保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：**尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，总体风险可控，但金融市场会受宏观经济等影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司使用总额不超过人民币 2.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价为人民币 58.58 元，募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 131,888,125.09 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 746,811,874.91 元，该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金实行了专户存储管理，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 2 月		
募集资金总额	878,700,000.00 元		
募集资金净额	746,811,874.91 元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	59.75	2026 年 10 月
	年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	97.10	已终止（注 2）
	终止募投项目剩余募集	不适用	不适用（注 2）

	资金继续存放募集资金专户管理，公司积极寻找新项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资		
	补充流动资金	100.57（注 3）	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：上表中的累计投入进度系截至 2025 年 12 月 31 日的募投项目累计投入进度。

注 2：公司终止募投项目“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金 3,205.05 万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）。

注 3：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

（四）投资方式

1、投资品种：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。为保证投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

3、收益分配方式

公司使用闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

（五）截至 2026 年 1 月 31 日，最近 12 个月公司募集资金现金管理情况

公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司使用不超过人民币3.2亿元（含本数）的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

截至2026年1月31日，最近12个月公司募集资金现金管理情况见下表：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	249,500.00	249,500.00	368.18	0
合计				368.18	0
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				28,700	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.80	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				365.69	
募集资金总投资额度（万元）				32,000	
目前已使用的投资额度（万元）				0	
尚未使用的投资额度（万元）				32,000	

注：上表中的实际投入金额、实际收回本金系滚动计算所得。

二、审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，总体风险可控，但金融市场会受宏观经济等影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展并规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述现金管理产品不得用于质押。

5、公司独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展、建设进程和日常资金周转需要。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项

无异议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日